

1		2								3		4							
가공										수 정 내 용									
										부호		내 용		수정자		승인자		년 월 일	
ST(기준)										△									
ST(개선)										△									

7	고정 RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00052-15/1 (L6412)
6	INSULATOR(B)	1	MBsBD	SN	DBD01336-15/1 (D6418)
5	INSULATOR(A)	1	TEFLON		DIS00399-N/1 (H6444)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00458-N/1 (H6443)
3	PIN 고정 RING	1	MBsBD		DSR00048-135/1 (L6009)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00537-1345/1 (E6428)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00700-135/1 (D6437)

대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	±0.1	년월일 1997. 1. 31. 승인 감도 채도 작성부서 연 구 소 적도 NS 단위 mm 총량 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
.* ±0.1	*** ±0.05						
재질		도명 BNC-J-4R 도번 CN00361-7/1 K327-458-000					
열처리							
보호피막처리							